

《2024年第二季度中国货币政策执行报告》：

丰富完善货币政策工具箱 提高资金使用效率

本报讯（记者刘琪）8月9日，中国人民银行发布《2024年第二季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，今年以来，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节，为经济社会发展营造了良好的货币金融环境。

《报告》认为，上半年，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，带来的不利影响增多；国内有效需求不足，新旧动能转换和调整持续深化也造成一定挑战。同时要看到，前期政策效应持续显现，积极因素也在集聚增多，我国经济稳定运行、长期向好的发展态势不会改变，要坚定发展信心。

《报告》表示，下一阶段，中国人民银行将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移走中国特色金融发展之路，加快建设金融强国，推动金融高质量发展，深化金融体制改革，加快完善中央银行制度，推进货币政策框架转型。稳健的货币政策要注重平衡好短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡的关系，增强宏观政策取向一致性，加强逆周期调节，增强经济持续回升向好态势，为完成全年经济社会发展目标任务营造良好的货币金融环境。

稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。合理把握信贷与债券两个最大融资市场

的关系，引导信贷合理增长、均衡投放，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，加强政策协调配合，保持物价在合理水平。完善市场化利率形成和传导机制，发挥央行政策利率引导作用，释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能，促进金融机构持续提升自主定价能力，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。

坚持聚焦重点、合理适度、有进有退，积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金

融、数字金融，加大对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。畅通货币政策传导机制，丰富完善货币政策工具箱，提高资金使用效率。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，综合施策、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止形成单边一致性预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措，坚持在推动经济高质量发展中防范化解金融风险。

今日导读

7月份CPI同比上涨0.5%
消费需求持续恢复

A2版

发起式基金十二年蝶变

A3版

年内基金分红总额逾千亿元
超八成来自债基

B1版

政策加力提振市场需求
新能源车消费跑出“加速度”

B2版

金融监管总局：
二季度末我国银行业金融机构
本外币资产总额433.1万亿元

本报讯（记者刘琪）8月9日，国家金融监督管理总局发布2024年二季度银行业保险业主要监管指标数据情况。数据显示，银行业和保险业总资产保持增长。2024年二季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额433.1万亿元，同比增长6.6%。其中，大型商业银行本外币资产总额185.1万亿元，同比增长7.9%，占比42.7%；股份制商业银行本外币资产总额72.1万亿元，同比增长3.7%，占比16.7%。

2024年二季度末，保险公司和保险资产管理公司总资产33.8万亿元，较年初增加2.3万亿元，增长7.4%。其中，财产险公司3万亿元，较年初增长7.6%；人身险公司29.4万亿元，较年初增长7.4%；再保险公司8064亿元，较年初增长7.9%；保险资产管理公司1223亿元，较年初增长16.2%。

银行业和保险业金融服务持续加强。2024年二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额78万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额32万亿元，同比增长17.1%。

2024年上半年，保险公司原保险保费收入3.55万亿元，同比增长4.9%；赔款与给付支出1.23万亿元，同比增长33.1%；新增保单件数472亿件，同比增长40%。

商业银行业务质量总体稳定。2024年二季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少272亿元；商业银行不良贷款率1.56%，较上季末下降0.03个百分点。

2024年二季度末，商业银行正常贷款余额210.8万亿元，其中正常类贷款余额206.1万亿元，关注类贷款余额4.8万亿元。

商业银行业务风险抵补能力整体充足。2024年上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长0.4%。平均资本利润率为8.91%，较上季末下降0.65个百分点。平均资产利润率为0.69%，较上季末下降0.05个百分点。

2024年二季度末，商业银行贷款损失准备余额为7万亿元，较上季末增加1040亿元；拨备覆盖率为209.32%，较上季末上升4.78个百分点；贷款拨备率为3.26%，较上季末基本持平。

2024年二季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为15.53%，较上季末上升0.1个百分点；一级资本充足率为12.38%，较上季末上升0.04个百分点；核心一级资本充足率为10.74%，较上季末下降0.02个百分点。

商业银行业务流动性指标保持平稳。2024年二季度末，商业银行流动性覆盖率为150.7%，较上季末下降0.14个百分点；净稳定资金比例为125.92%，较上季末上升0.59个百分点；流动性比例为72.38%，较上季末上升3.72个百分点；人民币超额备付金率1.72%，较上季末上升0.02个百分点；存款比例（人民币境内口径）为80.59%，较上季末上升1.78个百分点。

保险业偿付能力充足。2024年二季度末，保险业综合偿付能力充足率为195.5%，核心偿付能力充足率为132.4%。其中，财产险公司、人身险公司、再保险公司的综合偿付能力充足率分别为237.9%、185.9%、259.3%；核心偿付能力充足率分别为210.2%、115.7%、226.9%。

本版主编：姜楠 责编：张博 制作：刘雄
本期校对：包兴安 曹原赫 美编：崔建岐

科创激活产业“向新力”

集成电路产业：方寸之间铸就科技强国之“芯”

本报记者 贾丽

自动化机械臂在晶圆表面精准地涂布光刻胶，并将其送入光刻机中进行图案转移。接着，经过一系列的蚀刻、掺杂、蒸镀等工艺制程，一个个包含了微小而复杂电路的晶粒逐渐成形于晶圆之上。每个晶粒经过切割、封装与严格测试形成了最终的芯片，与外部器件等一同构成了复杂而精密的集成电路。

在采用了无尘室的晶圆厂车间内部，穿着特殊防尘服的技术人员在各个工作站之间穿梭，他们操作着复杂的机器，每一步都精确到微米级别。这是记者于日前在泉州半导体高新区芯片生产车间看到的景象。

新时代，对集成电路产业发展提出了新要求。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》）提出，抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。

作为信息技术领域的“心脏”，集成电路产业在我国“遍地开花”，高性能集成电路（IC）已成为推动产业变革的核心力量，更是点燃产业发展新引擎的关键火种。此次，记者深入芯片制造、封装等多个产业链环节进行调研，以期呈现一个全面而深入的集成电路产业图景，并探寻集成电路如何成为科技创新及新质生产力激发的强大引擎，以及逆势突围的破局之法。

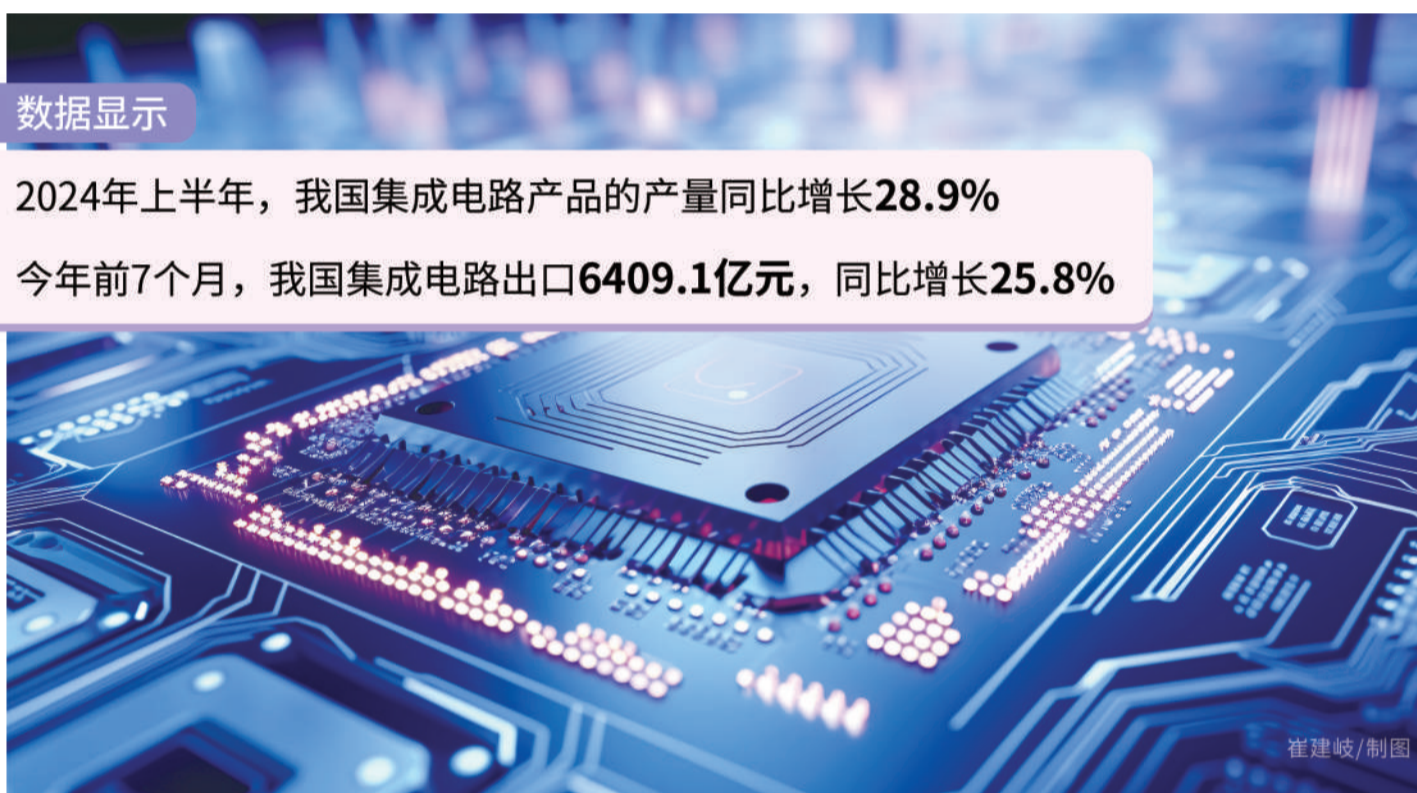
产业链条加速演进

集成电路产业链覆盖了芯片设计、制造、封装测试及设备材料等领域。由沙子到包罗万象的精密高性能芯片，集成电路链长且复杂。点沙成晶，方寸间造天地。

目前，中国集成电路已经形成了较为完善的产业链，成为全球市场的重要力量，不仅在中央处理器、通信SoC等部分关键芯片领域取得突破，而且在RISC-V（开源指令集）架构等新兴领域，实现了快速发展；在模拟、功率、存储、逻辑计算等领域，也在持续拓展成熟可靠的芯片产品。

“我国集成电路产业结构日趋完善，正在进一步完善体制机制、加强知识产权全链条保护，支持企业强化技术攻关。”上海市集成电路行业协会秘书长郭奕武表示。

集成电路企业也在向“新”而行。其中，以华为海思、海光信息、龙芯中科等为代表的芯片设计企业，中微半导体、上海微电子等



数据显示

2024年上半年，我国集成电路产品的产量同比增长28.9%

今年前7个月，我国集成电路出口6409.1亿元，同比增长25.8%

设备企业，中芯国际、华虹公司等制造封测企业均向世界展示了强大的技术实力和发展韧劲。三安光电等企业正在加快化合物半导体与碳化硅半导体前沿材料领域的科技攻关与探索。利普思、中芯科等一批“独角兽”集聚在第三代功率半导体封装技术、超大规模集成电路等关键领域，勇立潮头。

国家统计局近日发布的最新数据显示，2024年上半年，我国集成电路产品的产量同比增长了28.9%。中国半导体行业协会数据显示，2023年我国集成电路产业销售规模约为1.2万亿元，同比增长2.3%。另据海关总署发布的数据显示，今年前7个月，我国集成电路出口6409.1亿元，同比增长25.8%。

“科技创新是发展新质生产力的核心要素，而高性能集成电路正是这一创新的集中体现。采用新一代先进封装技术、进一步提升功能密度、推进新一代半导体材料应用等成为高性能集成电路的研究方向。”元禾半导体科技有限公司首席专家李科奕在接受《证券日报》记者采访时表示，集成电路行业正在成为经济发展的新引擎。

上市公司争当主力军

我国集成电路产业发展势头良好，但与国际顶尖水平相比仍有差距。目前，在高

设备、EDA（电子设计自动化）软件、光刻胶等领域较为依赖进口，制约我国集成电路走向更先进工艺制程。此外，部分技术与材料被限制，封测等环节附加值有待提升，部分企业向高端市场拓展不足，对市场变化反应滞后、技术突破转化难等问题逐步凸显。

《决定》高度强调自主创新的重要性，强调“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”。中国工程院院士邓中翰表示，只有掌握了核心技术，才能真正实现国家的长远发展。

李科奕认为，我国在集成电路关键领域的发展重点是补齐产业短板，加大生态构建、做强产业集群，积极推进产业链补链延链强链，重点布局基础设备、关键材料以及先进封装成套工艺等领域的技术创新，以国产化、自主化保障供应链安全与稳定的同时，通过增强与全球集成电路产业链的合作、互补和融合，推动中国集成电路产业迈向全球市场。

在政策指导下，多地在集成电路领域动作不断，多措并举促发展。近日，无锡等地召开集成电路产业相关工作推进会，推进全产业链协同发展。7月26日，上海三大先导产业母基金正式启动，其中集成电路产业母基金资金规模为450.01亿元，位居第一。

产业的发展，离不开资金的护航。除了产业基金的落地外，今年以来，VC/PE等积极

单项扶持，将功能整合、企业协同、鼓励并购作为支持方向，激发企业主动性，强化产业链供应链韧性。

其次，聚“新”力、育硬核。在国家方向明确、政策明晰的背景下，各关键环节的科研机构及龙头企业联合进行深度研发，派遣工程师集中研究，在芯片生产工艺、精密加工设备、新材料探索等方面不断取得突破，开展全国范围内的科技大协作，聚焦自主可控攻坚难点，并形成共享机制，促进成果真正有效转化为新质生产力。产业链各方也要坚持研发投入不递减，培育出若干硬核能力，从而构建难以被逾越的技术壁垒。

最后，走出去、引进来。当下，我国已成为全球最大的集成电路市场之一。今年

涌入集成电路领域，为初创企业和创新项目提供资金支持。据天眼查数据统计，2024年前7个月，集成电路行业共计发生200余次融资事件。

“资金投入应更有针对性，标的可以选择具备硬科技、潜力大、强长板、补短板等性质的企业。各地还需要做好统筹规划，考虑长期投入与布局，发展耐心资本。”首都企业改革与发展研究会理事肖旭对《证券日报》记者表示。

中国人民大学商法研究所所长刘俊海对《证券日报》记者称，各地运用市场化与法治化等手段促进产业链及体制机制创新，并加强相关项目的监管及知识产权的保护。

当下，我国多家上市公司已经成为集成电路“硬科技”发展的主力军，并正在进行关键环节突破及前沿技术研究，推进延链补链强链。

安路科技是国内集成电路领域首批具备28nm FPGA（现场可编程门阵列）芯片设计和量产能力的企业之一。安路科技总经理文华武在接受《证券日报》记者采访时表示：“FPGA因其灵活性和高性能，正逐步成为网络通信、消费电子等前沿科技领域的核心驱动力。公司在技术和产品攻关方面取得突破，并不断开拓汽车电子等新兴市场，推动高性能集成电路产业的高质量发展。”（下转A2版）

铸“芯”力 迎未来

贾丽

中流击水、浪遏飞舟，中国集成电路行业敢为人先、耕耘不辍，在小小的芯片上铸造起巍然大厦，推动了产业链的整体发展，也带动了全球新兴产业的崛起。如今，我国集成电路产业仍在创新路上不懈探索，致力于实现自主可控，让其成为高水平科技自立自强、新质生产力蓬勃发展的强“芯”力。

当前，集成电路产业所面临的机遇与挑战并存。要在这一领域实现真正的全面突

今日视点

（下转A2版）